



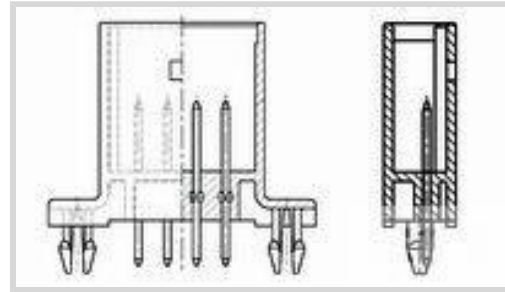
AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 966313-1

PCB Mount Header, Vertical, 4 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Black, Carton, AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



位数: 4

行数: 1

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

位数	4
行数	1
PCB 安装方向	垂直

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm
对接公端厚度	.63 mm
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------



机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线 (间距)	2.5 mm [.098 in]
----------	------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

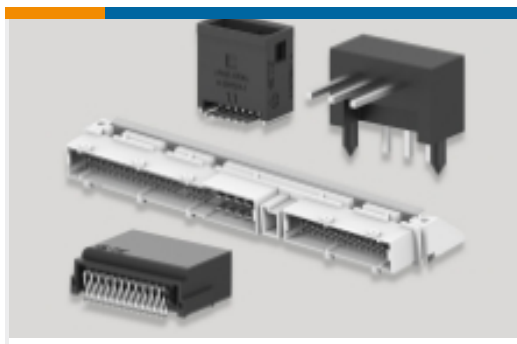
如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

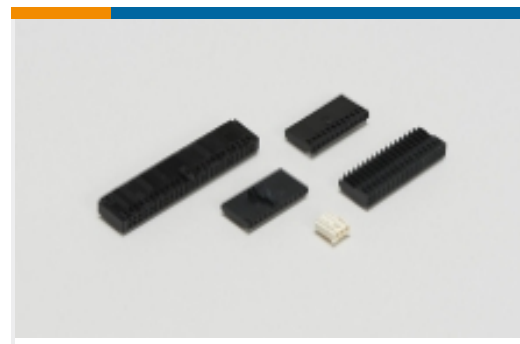
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



PCB 板端连接器及母端(4353)



线到板连接器组件和护套(5)



连接器盖帽(1)



连接器硬件(2)



连接器端子(64)

客户还购买了

TE 产品编号1-963539-2
Signal HeaderTE 产品编号966871-1
MOD2 ST-WANNE 2X10P

TE 产品编号2315332-1

文档

产品图纸

MOD2 STIFTWANNE 4P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_966313-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_966313-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_966313-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

966313-1

PCB Mount Header, Vertical, 4 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Fully Shrouded,
Tin (Sn), Through Hole - Solder, Black, Carton, AMPMODU Headers

